



平成 22 年 6 月 14 日

各 位

上 場 会 社 名 株 式 会 社 J S P
代 表 者 名 代表取締役社長 井上 六郎
(コード番号：7942、東証第1部)
連 絡 先 の 役 職 氏 名 執 行 役 員 齊 藤 吉 成
総務人事本部長
(TEL 03-6212-6300)

インド共和国における海外子会社設立に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 6 月 14 日開催の取締役会において、以下のとおり、インド共和国（以下、インド）において、新たに発泡ポリプロピレンの生産拠点として子会社を設立することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 目的

発泡ポリプロピレン「ピーブロック」は、衝撃緩衝用バンパーコア材や内装材等の自動車部品のほか、IT製品輸送用通い函、家電製品用緩衝材等に幅広く用いられ、日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジアの各地で製造販売を行っております。同製品は、衝撃緩衝性、軽量性に優れ、リサイクル性にも優れていることから国内外から高い評価を得ております。当社は、需要が見込まれる地域をターゲットとした海外展開の強化を経営の最重要課題と位置づけており、将来の発展をはかるため、事業のグローバル化を積極的に推進していく方針であります。

近年、インドにおいては、日韓をはじめとして多くの大手自動車メーカーと部品メーカーが進出して、生産体制の整備を進めております。今後も自動車関連製品のさらなる需要拡大が見込まれることから、同国チェンナイ近郊に現地法人を設立し、更なる事業拡大をはかることにいたしました。

当社では、今後も海外での事業展開に積極的に経営資源を投入し、グループ業績の拡大に努めてまいります。

2. 新会社の概要

- (1) 商 号 JSP Foam India Pvt.Ltd. (予定)
- (2) 代 表 者 鈴木 幸 夫 (当社 100%子会社 JSP Foam Products 社長) (予定)
- (3) 所 在 地 Mahindra World City, Natham Sub (PO),
Chengalpet Taluk, Kancheepuram District, Tamil Nadu, India
- (4) 設 立 年 月 日 2010 年 7 月 中 旬 予 定
- (5) 資 本 金 100 百万ルピー (約 196 百万円) (予定)
- (6) 出 資 比 率 当社 50%、KOSPA Corporation(韓国、当社 50%子会社) 25%、
JSP Foam Products Pte.Ltd.(シンガポール、当社 100%子会社) 25%
- (7) 主 な 事 業 内 容 発泡ポリプロピレンの製造及び販売

3. 今後の見通し

生産開始予定は来期のため、当連結会計年度の業績への影響は軽微であります。

以 上